F-007

⑩日本国特許庁(J.P)

①特許出顧公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-18112

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)1月25日

H 03 H 7/01 H 05 K 1/18 Z 7328-5 J S 6736-5 E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

SQ発明の名称

チップ型ノイズフイルタの取付け構造

和特 順 平1-152799

❷出 顧 平1(1989)6月14日

70発明者 坂本

幸 夫

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

@発明者 金子 數

2 :

京都府是岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

伊発明者 山本

秀俊·

京都府長岡京市天神 2 丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

勿出 顋 人 株式会社村田製作所

FIT A

四代 理 人 弁理士 森下 武一

京都府長岡京市天神2丁目26番10号

明 細 1

1.発明の名称

チップ型ノイズフィルタの取付け構造

2.特許請求の範囲

1. 基板衰面上に形成されたグランド導体とその両側に形成された信号導体路との間を電気的に 接続しているチップ型ノイズフィルタの取付け構造において、

世列配置された信号導体路がグランド導体の両個に対向して形成されていて、前記グランド電極用換視部をといるのグランド電極用換視部が形成されて、この絶縁層の上にしての絶縁層が形成されたでも接続路がメズアの地域があったで、の接続路を成立れているでは、からになって、の中央部に設けられたプランド導体と前記グランド電極の介で電気的に接続されていることを特徴と

するチップ型ノイズフィルタの取付け構造。

3 . 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、電子回路、特にデジタル回路におけるノイズ防止のためのフィルタ群を基板に取付ける る構造に関する。

従来の技術と課題

電子回路、特にデジタル回路のノイズ対策として採用されている方法の一つに信号導体路とグランド導体との間をノイズフィルタ、一般にはバイバスコンデンサを介して接続して高周波成分のノイズをグランド導体に透がして除去する方法が知られている。バイバスコンデンサとしては、例えば第5回(a)に示すチップ型三端子コンデンサ10がある。三端子コンデンサ10は、両端部に信号電極(A)。(B)及び中央部にグランド電極(C)が形成されている。第5回(b)にチップ型三端子コンデンサ10の等価回路回を示す。

ところで、ノイズフィルタが、コネクタの近傍 に配置して使用される場合、コネクタの各ピン毎 に三端子コンデンサ10が1個接続されることが多 い。このとき、三嶋子コンデンサ10は従来第6図 (a) に示すように、並列配置され、密集した状態 で基版11に取付けられる。即ち、第6図(b) に示 すようにグランド導体12a,12b,12c 及び信号導体 路13a,13b は基板11の上面に形成されていて、信 号導体路13a.13b は平行に整列配置され、かつ対 向している。信号導体路13b は右側でコネクタ (図示せず)と接続されている。グランド導体 12c は三端子コンデンサ10のグランド電極(C)と 電気的に接続されるもので、グランド導体12m. 12b 間を架積している。グランド導体12c は、ア センブリ工程で信号導体路13a.13b との間に半田 プリッジを発生させず、しかも三端子コンデンサ 10のグランド電極(C)と電気的接続が確実に行な えるだけの幅を有している。三嶋子コンデンサ10 は、信号導体路13a と信号電極(A)との間、信号 導体路13b と信号電極(B)との間、及びグランド 導体12cとグランド電極(C)との間に半田を介し て接続されている。

本発明の課題は、高密度に実装されたノイズフィルタ群のフィルタ特性が充分発揮できる取付け 構造を提供することにある。

課題を解決するための手段

作用

即ち、グランド導体は、ノイズフィルタの長さ

ところが、以上の取付け構造では、グランド事体12c の幅が三端子コンデンサ10の寸法、特に長さの創的から細長くならざるを得ず、このような細長い線形状をした事体は、いわゆるコイルとしての機能を有する。従って、各三端子コンデンサ10のグランド電極(C)間及びグランド電極(C)とグランド事体12a.12b 間にそれぞれインダクタンスL1~L6は三端子コンデンサ10のグランド電極(C)に直列に入る。第6図(a) の等価回路を第8図(c) に示す。

このため、三端子コンデンサ10の高周波ノイズ 除去作用が阻害されてフィルタ特性が充分発揮さ れない場合があった。また、インダクタンスLl~ L6は電液の変化di/dtによってL·di/dtのノイズ 電圧を生じさせ、しかも、この電液の変化di/dt はインダクタンスL1~L6を介して全ての三端子コ ンデンサ10に影響を与えるため、いわゆる共通イ ンピーダンスノイズを発生させるという問題点が あった。

に関係なく独立してその幅を広くできるので、ノ イズフィルタのグランド電極に直列に入っている インダクタンス Lの数値は極めて小さいものにで き、高周波ノイズ除去作用を阻害せず、また、ノ イズ電圧も小さいものになる。

実施例

以下、本発明に係るチップ型ノイズフィルタの取付け構造の実施例をその取付け方法と共に図面に従って説明する。本実施例では、チップ型ノイズフィルタとして第5回に示すチップ型三端子コンデンサ10を使用し、この三端子コンデンサ10が5個整列配置された場合について説明する。

まず、第1図に示すように、甚板1の上面にグランド導体2c.2b.2c及びグランド導体2cの左右に信号導体路3a.3b を形成する。信号導体路3a及び3bは平行に整列配置され、かつ対向して形成されている。図示されていないが、例えば信号導体路3aは左個でIC等の電子回路業子と接続され、信号導体路3bは右値でコネクタと接続されている。グランド導体2cは三嶋子コンデンサ10のグランド

電極(C)に接続するためにグランド導体2a.2b 間を架橋している。グランド導体2cの幅は従来のものよりかなり広く、通常は三嶋子コンデンサ10の長さよりも広い幅が採用される。

次に、第2図に示すように、絶縁層4a.4b をグランド導体2cの上にギャップ5を有して形成する。このギャップ5は三端子コンデンサ10のグランド電極用接続部分となる。ギャップ5の組は、後で軟置される三端子コンデンサ10のグランド電極(C)が接続されるのに足りる様である。また、絶縁層4aの左辺はグランド導体2cの左辺より若干はみ出すように形成され、信号導体路3aとグランド導体2cとの関で絶縁不良が発生しないようにしている。同様の理由から、絶縁層4bの右辺は、グランド導体2cの右辺より若干はみ出すように形成されている。絶縁層4a.4b の材料はエポキシ樹脂等が使用される。

その上に、第3図に示すように、対向する導電 性接続路6a.6b をスクリーン印刷又はスパッタリ ング等の方法によって形成する。接続路6a.6b は 一部は信号導体路3a.3bの上に形成され、一部は 絶級層4a.4bの上に形成され、三端子コンデンサ 10の信号電極(A),(B)と接続される位置まで信 号路を延長させる。接続路6a.6bの幅は、望まし くは三端子コンデンサ10の幅にほぼ等しい幅で形 成される。接続路6a.6bの材料はPd,Ag-Pd,A1 等が使用される。

さらに、第4回に示すように、三増子コンデンサ10を整列配置して取付け、接続路6aと信号電極(A)との間、接続路6bと信号電極(B)との間、及び絶縁層4a.4b のギャップ5に露出しているグランド事体2cとグランド電極(C)との間を半田を介して電気的に接続すると共に三端子コンデンサ10を固定する。

以上の方法により、本発明のチップ型ノイズフィルタの取付け構造が形成される。即ち、グランド事体2c上に絶縁層4a.4b がギャップ5 を有して形成され、さらにこの絶縁層4a.4b の上に信号導体路3a.3b から延長された技統路6a.6b が対向して形成され、この接続路8a.6b の上に三嶋子コン

デンサ10が置かれている構造になっている。本発明の等価回路は第6図(c) に示す等価回路と同じものとなるが、グランド導体2cは広い幅を確保できるのでインダクタンスL1~L6の数値の小さいものが得られ、フィルタの高周波ノイズ除去作用を阻害せず、また、ノイズ電圧も小さいものになる。

なお、本発明に係るチップ型ノイズフィルタの 取付け構造は前記実施例に限定するものではなく、 その要貨の範囲内で着々に変更することができる。

三端子コンデンサ10のグランド電極(C)とグランド導体2cを接続するためのグランド電極用接続部分は、必ずしもギャップ5である必要はなく、グランド電極(C)の接続に最低限必要な大きさの部分が確保されていればその形状は問わない。また、信号導体路3a.3b をも絶縁層4a.4b 上に延長形成して接続路の一部あるいは全部としてもよい。

本発明によれば、グランド導体の幅をノイズフィルタの長さに関係なく独立して広くできるので、グランド導体が有するインダクタンスは極めて小

さいものとなる。この幅の広いグランド導体にノイズフィルタのグランド電極を、電気的に接続できるので、ノイズフィルタのグランド電極に直列に入っているインダクタンスLの数値も極めて小さいものになり、ノイズフィルタの高周波ノイズ除去作用を阻害しない。

また、電波の変化di/dtによって生ずるノイズ 電圧L·di/dtもインダクタンスLの値が極めて小 さいので実用上無視でき、共通インピーダンスノ ・イズの問題も解決する。

この結果、ノイズフィルタの本来のフィルタ特性が充分発揮できるチップ型ノイズフィルタの取付け構造が提供される。

4、図面の簡単な説明

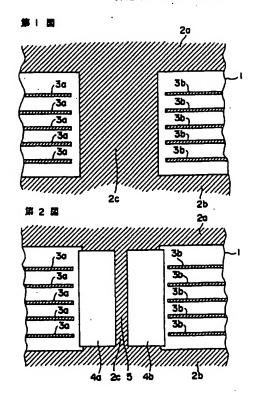
第1図、第2図、第3図、第4図は本発明の一 実施例であるチップ型ノイズフィルタの取付け構造を説明する平面図である。第5図(a) は実施例で使用されたチップ型ノイズフィルタの外観を示す斜視図、第5図(b) はその等価回路図である。第6図(a)、第6図(b) は従来のチップ型ノイズ

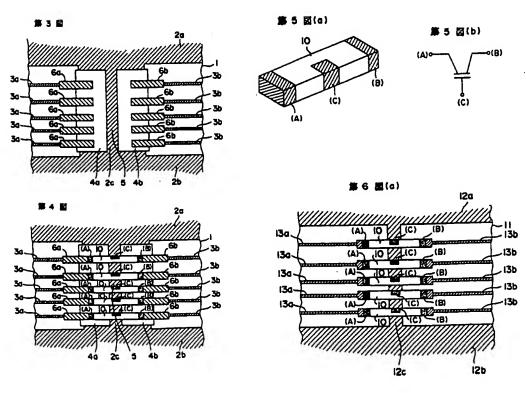
特開平3-18112 (4)

フィルタの取付け構造を説明する平面図、第6図 (c) はその等値回路図である。

1 … 基板、2a. 2b. 2c… グランド導体、3a. 3b … 信号導体路、4a. 4b … 絶縁層、5 … グランド電極 用接続部分(ギャップ)、6a. 6b … 導電性接続路、 10… チップ型ノイズフィルタ(チップ型三端子コンデンサ)、(A),(B)…信号電極、(C)…グランド電極。

. 特許出願人 株式会社村田製作所 代理人弁理士 森 下 武 一





特開平3-18112(5)

